

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 2 月 15 日 (2007.2.15)

【公開番号】特開 2001-68185 (P2001-68185A)

【公開日】平成 13 年 3 月 16 日 (2001.3.16)

【出願番号】特願 2000-776 (P2000-776)

【国際特許分類】

H 0 1 R 12/16 (2006.01)

H 0 1 R 13/03 (2006.01)

H 0 1 R 24/00 (2006.01)

H 0 1 R 107/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 R 23/68 3 0 3 H

H 0 1 R 13/03 D

H 0 1 R 23/02 K

H 0 1 R 107:00

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 12 月 22 日 (2006.12.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明による相互接続装置の絵画図である。

【図 1 A】

その上に接点パッドを備えた端部接点の拡大上面図である。

【図 2】

図 1 の実施形態の分解組立図である。

【図 3】

本発明の拡大側面図である。

【図 4】

本発明による相互接続装置の拡大端面図である。

【図 5】

本発明による相互接続装置および相手接点アセンブリの拡大断面図である。

【図 6】

本発明と共に使用可能な接点アセンブリの絵画図である。

【図 7】

図 6 の接点アセンブリに用いられる弾力導電コラムの拡大側面図である。

【図 8】

代替実施形態の拡大側面図である。

【図 9】

本発明による回路板および結合バックプレーンの絵画図である。

【図 10】

ボード間相互接続に用いられた本発明の分解組立図である。

【符号の説明】

10 回路トレース

- 1 2 貫通孔
- 1 4 接地平面
- 2 2 接点端部

【手続補正2】

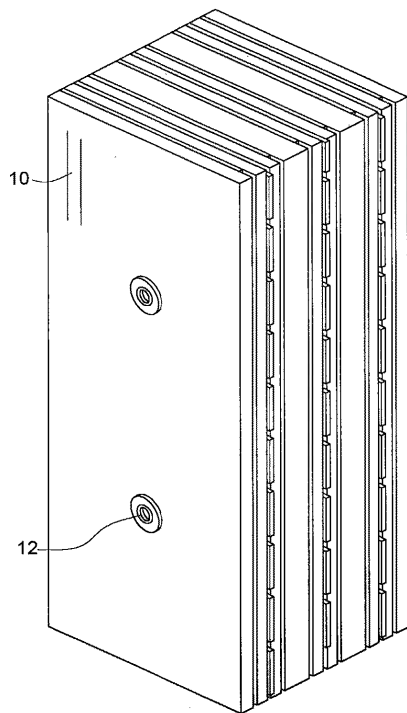
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図

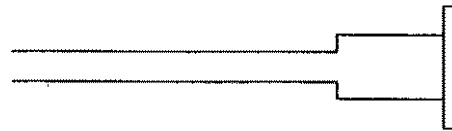
【補正方法】変更

【補正の内容】

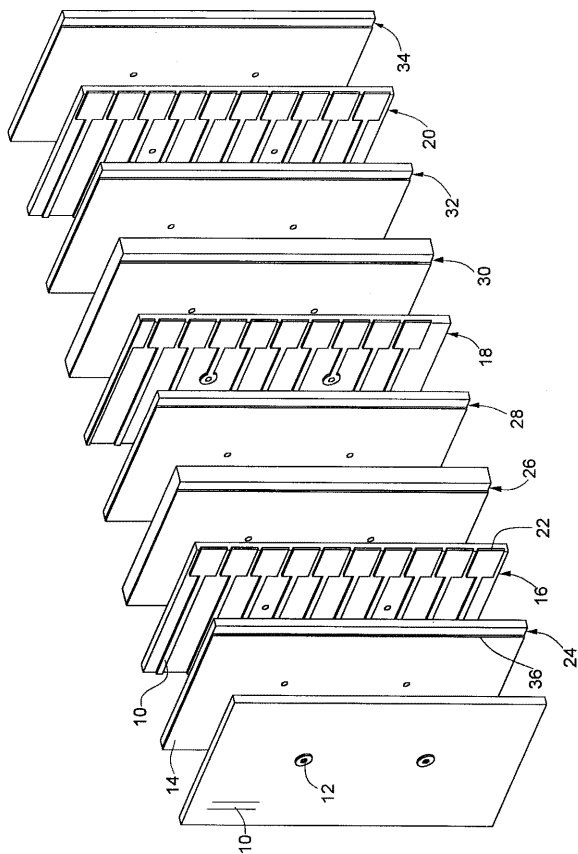
【図1】



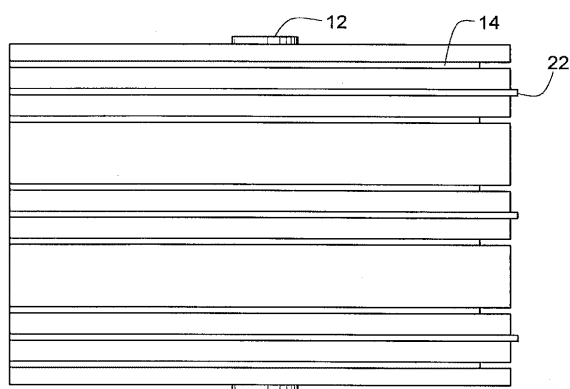
【図1A】



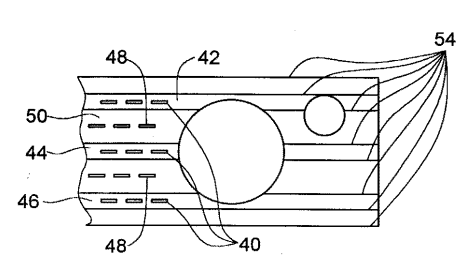
【図 2】



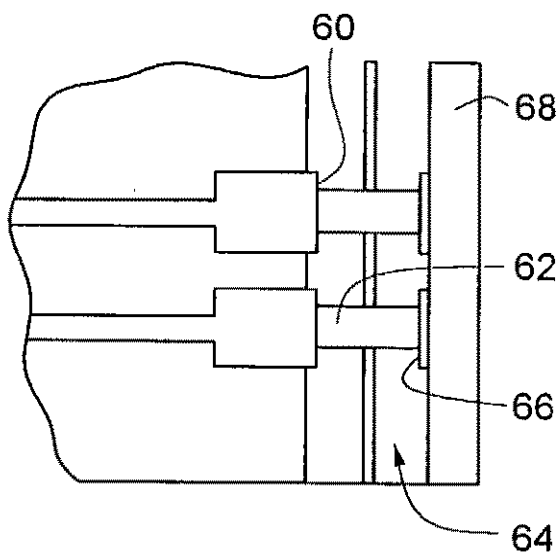
【図 3】



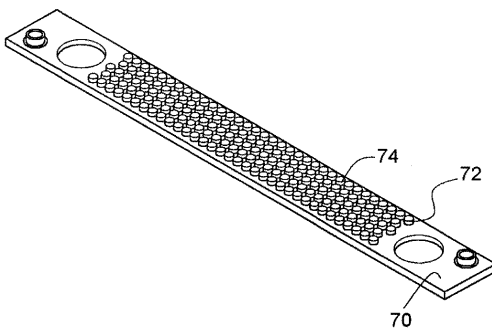
【図 4】



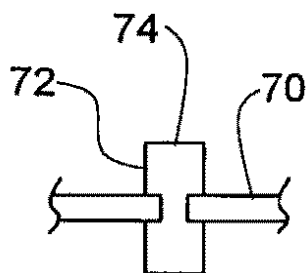
【図 5】



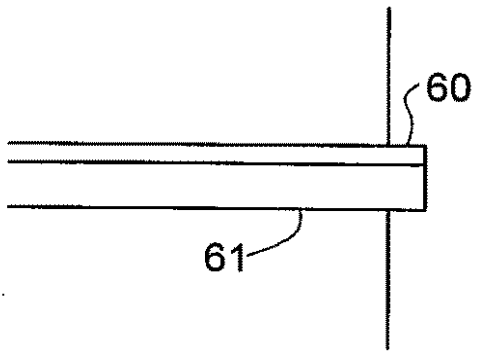
【図 6】



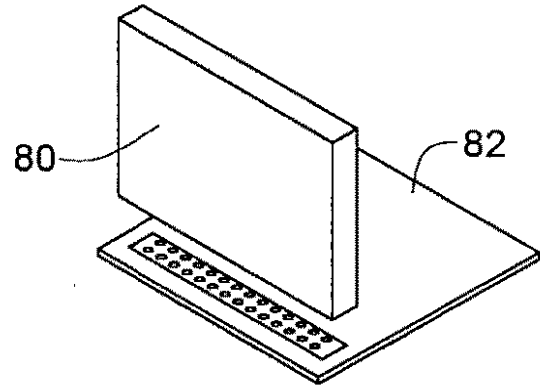
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【図 10】

